# Musterlösung 2: Quantifizierung und Leistungsmessung

#### Fertigungskosten:

a) 
$$dpw = \frac{\pi * (d_{wafer} * \frac{1}{2})^2}{a_{die}} - \frac{\pi * d_{wafer}}{\sqrt{2*a_{die}}}$$

$$dpw_{200} = \frac{\pi * (20cm * \frac{1}{2})^2}{2cm^2} - \frac{\pi * 20cm}{\sqrt{2*2cm^2}}$$

$$= \pi * (\frac{10^2}{2} - \frac{20}{\sqrt{4}}) = \pi * \frac{100 - 20}{2} = 40\pi (\approx 125.66)$$

$$dpw_{300} = \frac{\pi * (30cm * \frac{1}{2})^2}{2cm^2} - \frac{\pi * 30cm}{\sqrt{2*2cm^2}}$$

$$= \pi * (\frac{15^2}{2} - \frac{30}{\sqrt{4}}) = \pi * \frac{225 - 30}{2} = \frac{195}{2}\pi = 97.5\pi (\approx 306.31)$$

gleichen Fertigungskosten (vgl. spätere Aufgabenteile)

→Steigerung der (theoretischen) Ausbeute um einen Faktor von fast 2.5 bei annähernd

b) 
$$yield_{die} = yield_{wafer} * (1 + \frac{dpua*a_{die}}{\alpha})^{-\alpha}$$
  
 $yield_{die} = 0.75 * (1 + \frac{0.5*2}{1})^{-1} = \frac{3}{4} * \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$ 

c) 
$$cost_{die} = \frac{cost_{wafer}}{dpw*yield_{die}}$$
, berechnet:  $dpw_{200} = 40\pi, dpw_{300} = \frac{195}{2}\pi, yield_{die} = \frac{3}{8}\pi$ 

$$cost_{200} = 1 * \frac{200}{40\pi * \frac{3}{8}} = \frac{200}{15\pi} = 4,24$$

$$cost_{300} = 1 * \frac{300}{\frac{195}{2}\pi * \frac{3}{8}} \approx 2,61$$

Dies per Wafer: Faktor 2.43 ↔ Kosten pro Die: Faktor 1.63

d) 
$$cost_{ic} = \frac{cost_{die} + cost_{test} + cost_{pkg}}{yield_{final}}$$

$$cost_{ic200} = \frac{4.24 + 1 + 0.75}{\frac{3}{4}} = \frac{5.99 * 4}{3} = 7.99$$
$$cost_{ic300} = \frac{2.61 + 1 + 0.75}{\frac{3}{4}} = \frac{4.36 * 4}{3} = 5.81$$

Einsparung: 
$$7.99-5.81=2.18$$
 Kostensenkung um  $(1-\frac{5.81}{7.99})*100\%=100-72.7=27.3\%$ 

### **Leistungsmessung I:**

e) 
$$f = \frac{i*CPI}{t}, MIPS = \frac{f}{CPI*10^6}$$

$$f_A = \frac{3.5*10^6*\frac{7}{5}}{2*10^{-3}} = 2450MHz$$

$$MIPS_A = \frac{f_A}{CPI_A*10^6} = \frac{2.45*10^9}{\frac{7}{5}*10^6} = 1750MIPS$$

$$\begin{split} f_B &= \frac{1.5*10^6*\frac{3}{2}}{2*10^{-3}} = 1125MHz \\ MIPS_B &= \frac{f_B}{CPI_B*10^6} = \frac{1.125*10^9}{\frac{3}{2}*10^6} = 750MIPS \end{split}$$

Es ist Prozessor B zu wählen, weil

- ohne Berechnung: Gleich schnell in der Abarbeitung (2ms) bei esentlich kompakterem Code (1.5 vs. 3.5 Mio Instruktionen)
- Weniger als halbe Taktfrequenz ( $P \sim U^2 * f$ , Fertigung)

#### Leistungsmessung II:

- f) Benchmark-Berechnung
  - Anzahl Instruktionen

$$i = \sum i_{typ}$$
  
=  $(300 + 75 + 150 + 25) * 10^3 = 550.000$ 

• Taktzyklen

$$c = \sum i_{typ} * c_{typ}$$
  
=  $(300 * 1 + 75 * 2 + 150 * 3 + 25 * 4) * 10^3 = 1.000.000$ 

• Ausführungszeit

$$\begin{array}{l} t_{exec} = c*t_{cyc} \\ = 1000*10^{3}*0.25*10^{-9} = 250*10^{-6}s = 250\mu s \end{array}$$

$$CPI = \frac{c}{i} = \frac{1000*10^3}{550*10^3} = \frac{100}{55} = \frac{20}{11} \approx 1.82$$

MIPS

$$MIPS = \frac{i}{t*10^6} = \frac{550.000}{250} = 2200$$

• MFLOPS: wie MIPS, wobei Anzahl der Befehle und Ausführungszeit nur für Fließkommaberechnung

Fließkommaberechnung 
$$MFLOPS = \frac{75.000}{(75.000*2)*(0.25*10^{-9})*10^6} = \frac{1}{0.5*10^{-3}} = 2000$$

## **Leistungsbewertung III:**

g) Bedienzeiten:  $X_i = t_{Zugriff} + t_{\ddot{U}bertragung}$ 

$$X_1 = 12ms + \frac{100kB}{6000kB/s} = 28,67ms$$

$$X_2 = 10ms + \frac{100kB}{7500kB/s} = 23,33ms$$

$$X_3 = 8ms + \frac{100kB}{8000kB/s} = 20,5ms$$

h) Maximaler Durchsatz:  $D_{imax} = \frac{1}{X_i}$ 

$$D_{1max} = \frac{1}{28,67ms} = 34,88/s$$

$$D_{2max} = \frac{1}{23,33ms} = 42,86/s$$

$$D_{3max} = \frac{1}{20,5ms} = 48,78/s$$

Nur Platten mit  $D_{max} > A$  können eingesetzt werden, da sonst die Festplatte nicht genügend Zeit hat, um alle Aufträge rechtzeitig zu bedienen. Aufgrund von A = 40/s sind somit nur die Platten 2 und 3 einsetzbar.

i) Auslastung:  $U_i = D/D_{imax} = D * X_i$ , hier D = A

$$U_2 = D * X_2 = 40/s * 23,33ms = 0,93$$
, d.h. 93% Auslastung  $U_3 = D * X_3 = 40/s * 20,5ms = 0,85$ , d.h. 85% Auslastung

j) Gesetz von Little: Q = W \* D

Q: Anzahl von Aufträgen in der Warteschlange

W: Wartezeit

D: Durchsatz

d.h. 
$$W_i=\frac{Q_i}{D}$$
, wobei abermals gilt  $D=A$  
$$W_2=\frac{Q_2}{D}=\frac{3}{40/s}=75ms$$
 
$$W_3=\frac{Q_3}{D}=\frac{2}{40/s}=50ms$$